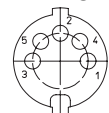


WB 51

WB 61
WB 81

Polbilder
Pin configuration
Schéma de branchement

DIN 41524

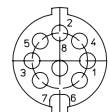


WB 51

DIN 45322

WB 61

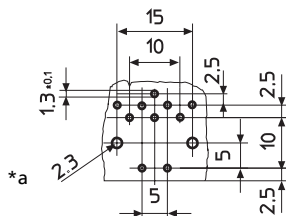
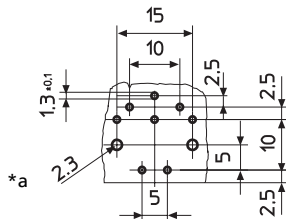
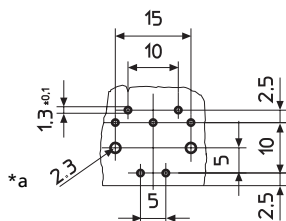
DIN 45326



WB 81

*a Bohrungen für zusätzliche Befestigungsschrauben 2,2 x 6,5 mm
holes for additional fixing screws 2.2 x 6.5 mm
perçages pour vis de fixation additionnelles 2,2 x 6,5 mm

Leiterplattenlayouts
Printed circuit board layouts
Modèles des cartes imprimées



WB

DIN-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-30 °C/+80 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA 6
Kontaktfeder	CuZn, unternickelt und verzinkt
Gehäuse	PA 6
3. Mechanische Daten	
Kontaktierung mit	DIN-Steckern S, XS
4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsspannung	34 V DC/24 V AC
Durchgangswiderstand	≤ 10 mΩ

WB

DIN chassis socket, right angle version, for printed circuit boards

1. Temperature range	-30 °C/+80 °C
2. Materials	
Body	PA 6
Contact spring	CuZn, pre-nickeled and tinned
Housing	PA 6
3. Mechanical data	
Mating with	DIN plugs S, XS
4. Electrical data	
Rated current	4 A
Rated voltage	34 V DC/24 V AC
Contact resistance	≤ 10 mΩ

WB

Embase femelle DIN, version angulaire, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-30 °C/+80 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA 6
Ressort de contact	CuZn, sous-nickelé et étamé
Boîtier	PA 6
3. Caractéristiques mécaniques	
Raccordement avec	connecteurs mâles DIN S, XS
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné	4 A
Tension assignée	34 V DC/24 V AC
Résistance de contact	≤ 10 mΩ